

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa zamknięta, Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2764292
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
GTIN	4017918108052
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,726 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy



2764292

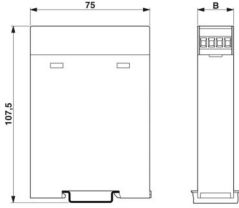
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa zamknięta
Seria obudów	EG
Rodzina produktów	EG...G
Konstrukcja	Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Liczba biegunów	26
Maks. liczba pinów	0)
Wykonanie	Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,5 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy	ABS
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>



Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy

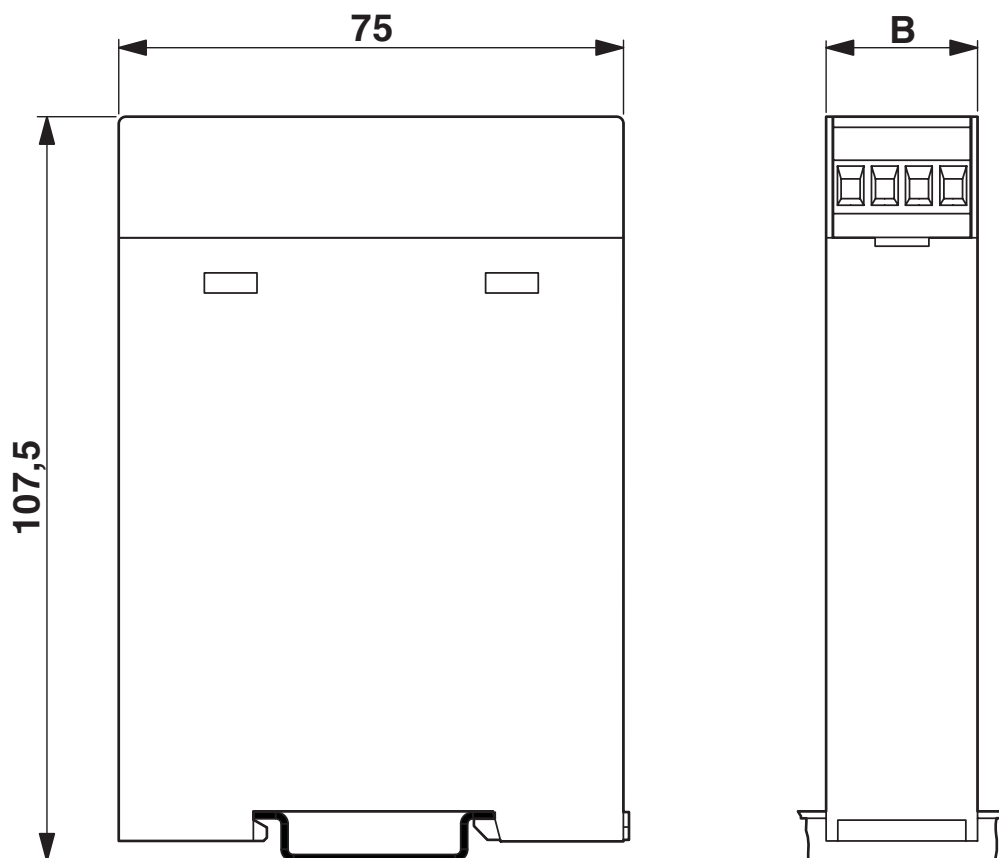
2764292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>

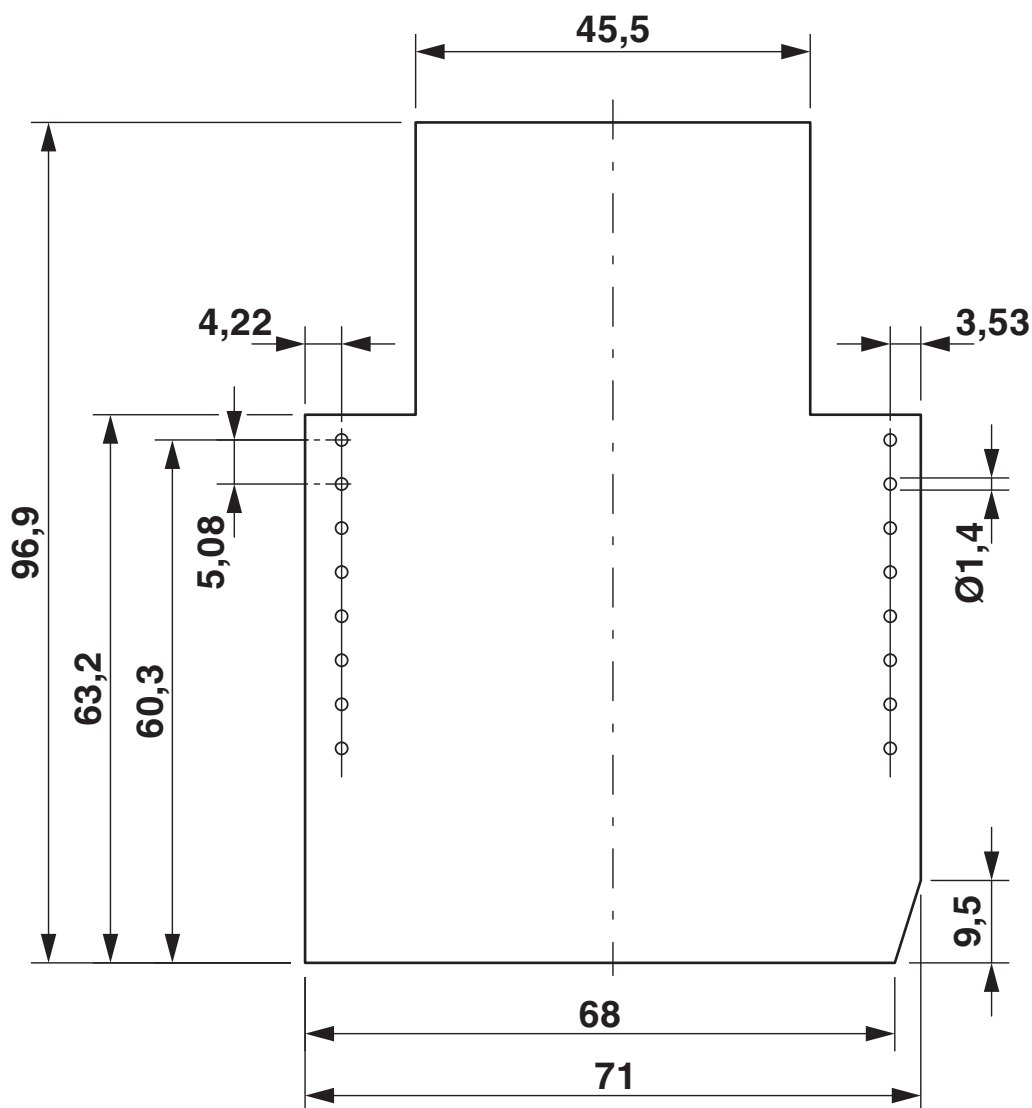


Rysunki

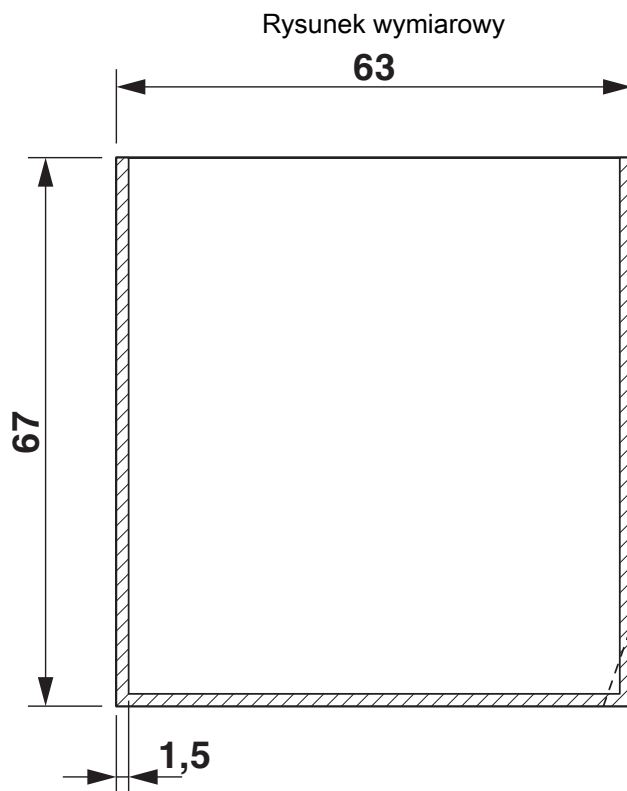
Rysunek wymiarowy



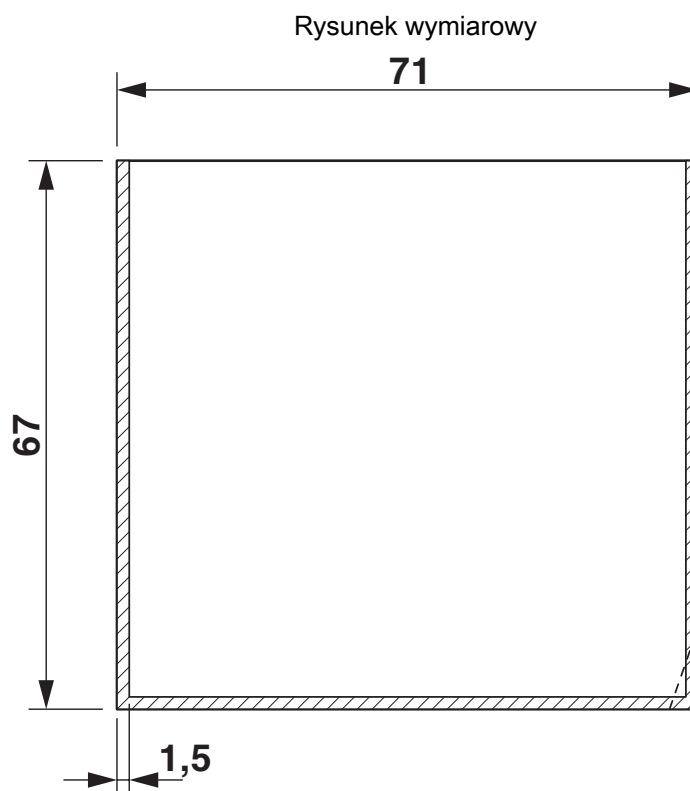
Rysunek wymiarowy



str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej



dotyczy płytki druk. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

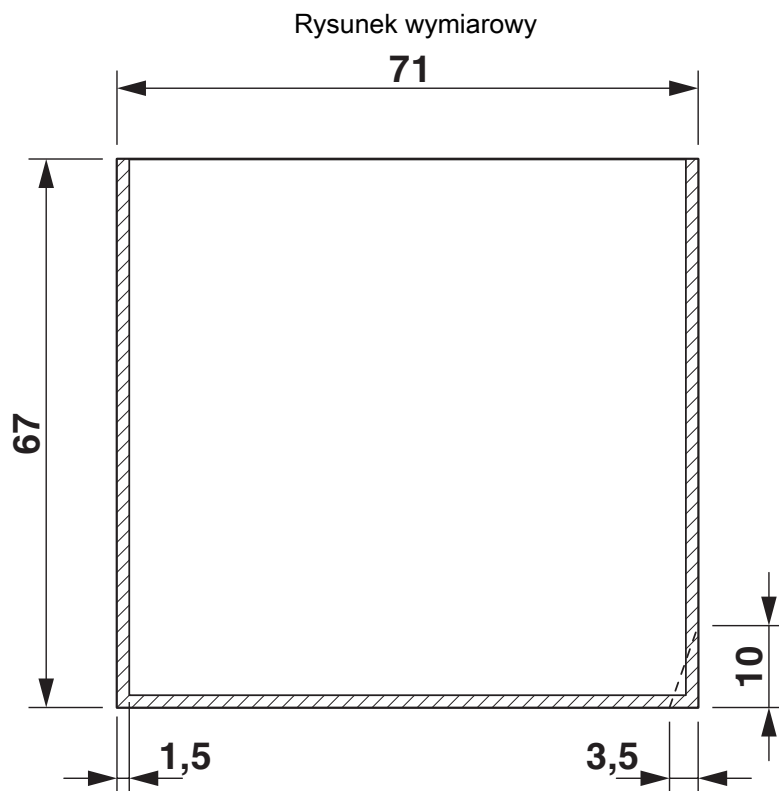


dotyczy płytki druk. 7, 8, 11 i 12, por. rys. złożeniowy

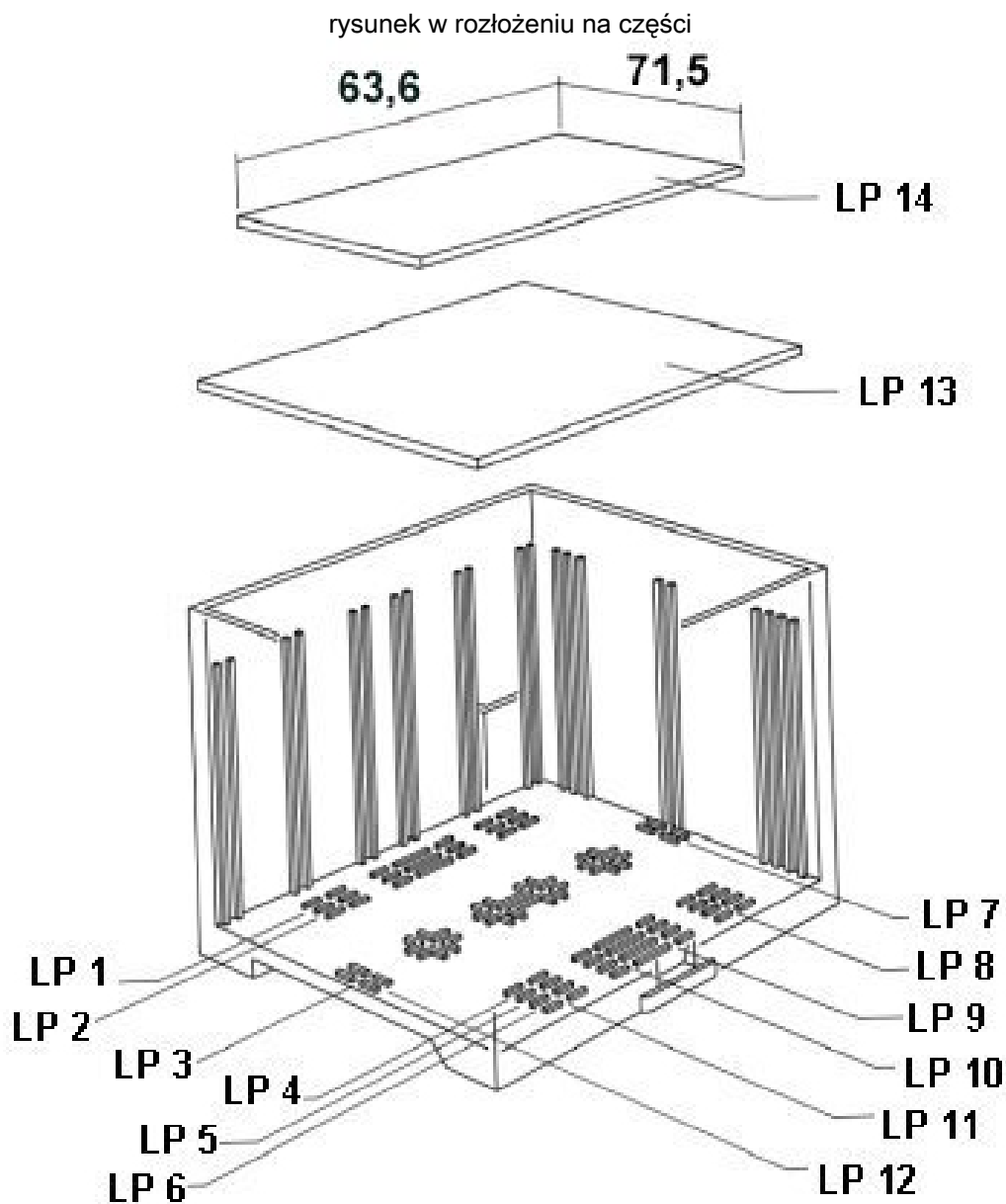
EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy

2764292

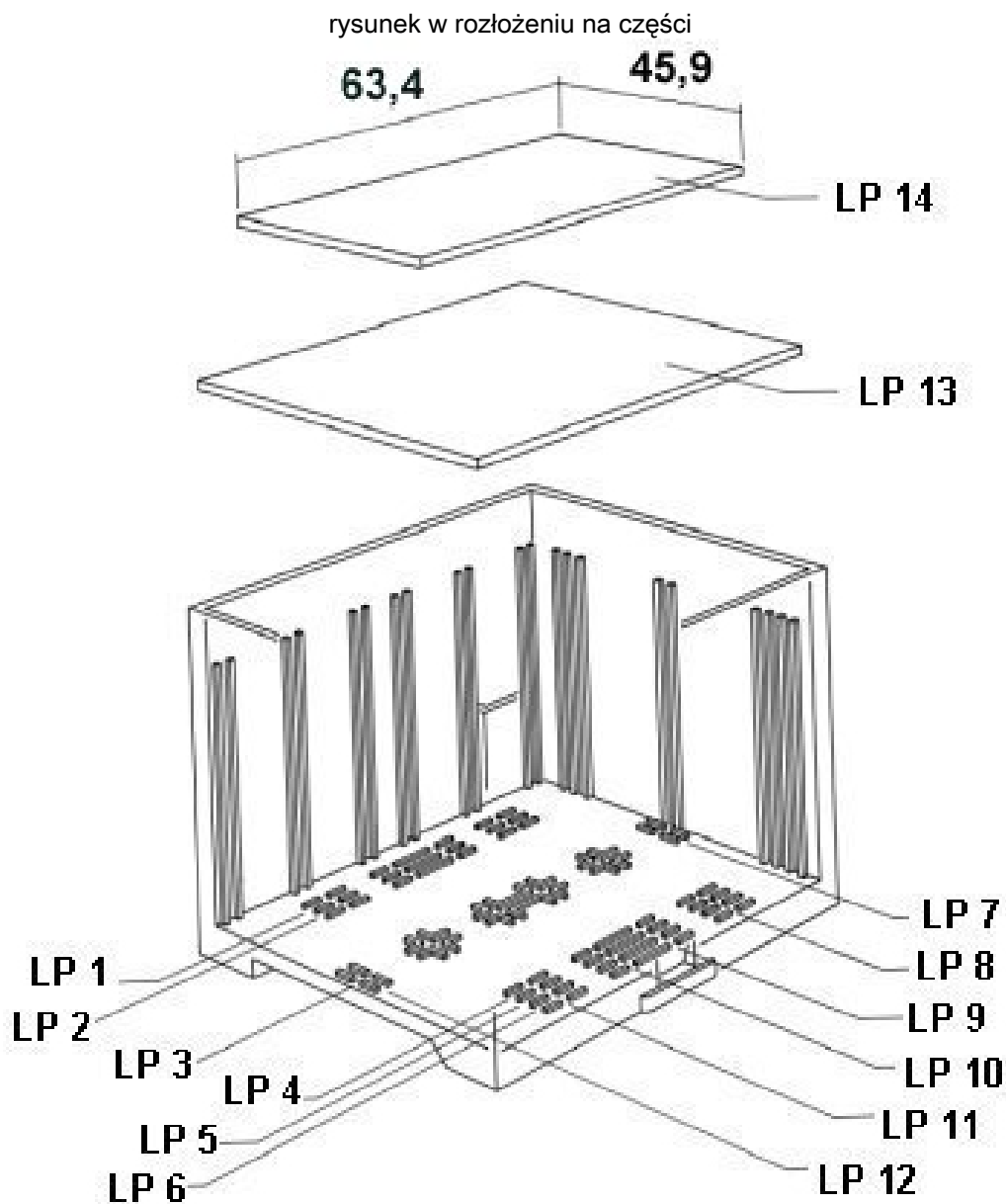
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>



dotyczy płytki druk. 9, por. rys. złożeniowy



dotyczy płytki druk. 13



dotyczy płytki druk. 14

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

EG 67,5-G/ABS GN - Podstawa obudowy



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764292>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl